



ServMAX® TS40-X3

突出特性

- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器
- 塔式工作站
- 搭载4张GPU
- 支持8块3.5寸/2.5寸硬盘
- 双80PLUS全模组电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

应用于计算物理
 生物化学模拟
 气候和天气建模
 卫星成像、数据分析
 人脸识别
 影音视频、网络游戏等



灵活处理平台

采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器，满足不同客户应用场景的处理需求，轻松处理严苛的应用程序。



超高算力

搭载4片GPU，提供1140 TFLOPs混合算力，出色的并行任务处理能力，轻松应对计算密集型工作负载、助力各类专业AI应用落地。



大容量存储

8块3.5/2.5寸SATA/SAS热插拔硬盘、4块3.5/2.5寸内置硬盘位和两块M.2 SSD，大幅提升本地存储空间，满足本地数据存储的高速存取需求。

处理器	<ul style="list-style-type: none"> - 采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器 - 支持CPU TDP 270W - 单颗最高可达38核
芯片组	- Intel® C621A
内存	<ul style="list-style-type: none"> - 16 x DDR4 DIMM - Up to 4TB 3DS ECC 3200MHz- DDR4 RDIMM/LRDIMM - Support Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series
GPU	- 支持4片GPU
扩展槽	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x PCIe4.0 x16 slots (FHFL) - 2 x PCIe4.0 x16 slots (FHHL) - 1 x PCIe4.0 x8 slot (FHHL)
网络	- 2 x 10GbE RJ45
I/O	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x USB3.0 - 1 x VGA - 1 x COM - 1 x Mgmt RJ45
存储	<ul style="list-style-type: none"> - 8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 4 x 3.5" /2.5" 内置硬盘位 - 2 x PCIe Gen4 M.2 (2280/22110)
机箱	- 塔式
尺寸	- 570mm x 325mm x 500mm(H x W x D)
电源	- 双80PLUS全模组电源
保修	- 可选现场保修服务

